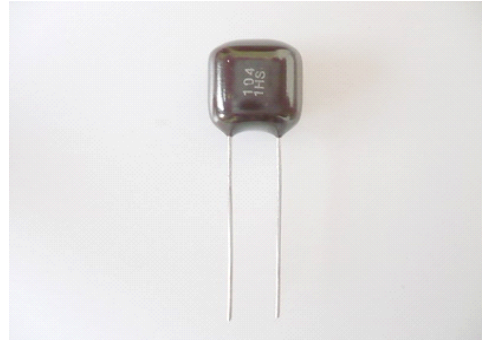


产品特点

1. 新型耐温材料聚苯硫醚膜作为电介质，环氧树脂封装。
2. 使用温度范围宽 -55 °C~125°C
3. 电气性能稳定，几乎不随温度和时间变化而变化；介质损耗低。

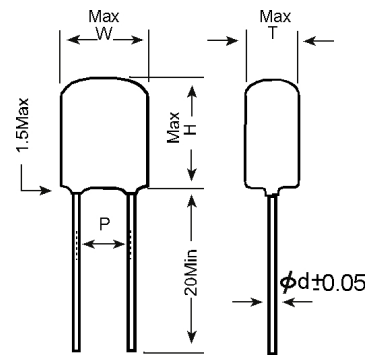
使用场合

1. 长期工作于户外的电子设备电路。
2. 高温环境下工作的振荡、积分电路。



性能参数

技术标准	JIS C 5113
使用范围	-55 °C~+125°C
额定电压	50VDC
静电容量范围	0.0001~0.47 μ F(E-24)
静电容量允许偏差	±1%(F) ±2%(G) ±5%(J)
损耗角正切值	0.001 max (20°C 1KHZ)
高温负荷	125°C WV ×140% 1000hr
绝缘电阻	C≤0.33uF 10,000MΩ Min



规格尺寸

单位：mm

Cap (uF)	AHS 50Vdc										
	W	T	H	P	φd	Type	W	T	H	P	φd
0.00027	6.5	4.5	8.5	3.5	0.45	0.012	7.0	4.5	7.5	3.5	0.45
0.00033	6.5	4.5	8.5	3.5	0.45	0.015	7.5	5.5	7.5	3.5	0.45
0.00039	6.5	4.5	8.5	3.5	0.45	0.018	7.5	5.5	8.0	3.5	0.45
0.00047	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.022	8.0	6.0	8.0	3.5	0.45
0.00056	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.027	8.0	6.0	8.5	3.5	0.45
0.00068	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.033	8.5	6.5	8.5	3.5	0.45
0.00082	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.039	9.0	6.5	9.0	5.0	0.5
0.001	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.047	9.5	7.0	9.0	5.0	0.5
0.0012	6.5	3.5	7.0	3.5	0.45	0.056	9.5	7.0	10.0	5.0	0.5
0.0015	6.0	3.5	7.0	3.5	0.45	0.068	10.0	7.0	10.0	5.0	0.5
0.0018	6.0	3.5	7.0	3.5	0.45	0.082	10.5	7.5	11.0	5.0	0.5
0.0022	6.0	3.5	7.0	3.5	0.45	0.10	11.0	8.5	11.0	5.0	0.5
0.0027	6.0	3.5	7.0	3.5	0.45	0.12	11.0	8.5	12.0	5.0	0.5
0.0033	6.0	4.0	7.0	3.5	0.45	0.15	12.5	9.0	12.0	5.0	0.5
0.0039	6.5	4.0	7.0	3.5	0.45	0.18	13.0	9.0	15.5	7.5	0.6
0.0047	6.5	4.0	7.0	3.5	0.45	0.22	13.5	9.5	15.5	7.5	0.6
0.0056	6.5	4.5	7.0	3.5	0.45	0.27	14.0	11.0	16.0	7.5	0.6
0.0068	7.0	4.5	7.0	3.5	0.45	0.33	15.5	11.0	16.0	7.5	0.6
0.0082	7.0	4.5	7.5	3.5	0.45	0.39	16.5	12.0	16.5	7.5	0.6
0.01	7.0	4.5	7.5	3.5	0.45	0.47	17.0	13.0	17.0	7.5	0.6

